



地址：302082 新竹縣竹北市台元一街1號8樓之2

聯絡人：蔡馨儂

電話：(03)5601777 分機 508

電子信箱：itsai@semi.org

300新竹市東區大學路1001號

受文者：國立陽明交通大學

發文日期：中華民國115年10月6日

發文字號：國際產協字第1151006018號

速別：普通件

附件：附件一、「Chip the Future Challenge」全球學生競賽英文文宣（共2頁）

主旨：敬邀貴校師生參與「Chip the Future Challenge」全球學生競賽，並請協助轉知相關系所，鼓勵教師推薦學生參與，拓展半導體人才之國際交流與產業連結，請惠予協助辦理。

說明：

- 一、 SEMI 持續串聯全球半導體產業與學研資源，推動人才培育，透過 SEMI Foundation 辦理之「Chip the Future Challenge」全球學生競賽，提供學生展示研究成果、專題及創新構想之國際平台，並藉由產業專家回饋，促進研究與實際應用之連結。
- 二、 本競賽設有大學部「Innovation Challenge」及研究所「Research Challenge」兩組，學生可依學習階段組隊參與。第一階段僅須提交 400 字英文摘要，無須提交完整提案；入選團隊後續亦有機會獲得 SEMI 會員企業業界導師指導。參賽者保有作品之智慧財產權，相關規範請參閱競賽官網。
- 三、 報名及摘要提交截止日期為 115 年 10 月 31 日。敬請貴校協助將競賽資訊、英文文宣及官網連結轉知相關系所及師生，鼓勵教師推薦具潛力之學生或團隊，以課堂專題、研究成果或創新構想參與競賽，拓展與全球同儕交流、接觸國際產業及展現成果之機會。
- 四、 競賽英文文宣詳附件一，主辦單位簡介詳附件二；完整參賽資格、競賽時程、提交要求及報名方式，請參閱競賽官網：<https://semifoundation.org/chip-the-future-challenge/>
- 五、 本案聯絡人：蔡馨儂 Ily Tsai，電話 03-5601777 分機 508，電子

總收文 115.10.08



1150043652

信箱：itsai@semi.org。

正本：國立陽明交通大學

副本：教育部、國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立虎尾科技大學、國立屏東大學、國立屏東科技大學、國立政治大學、國立高雄大學、國立高雄科技大學、國立清華大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、國立聯合大學、大同大學、中華大學學校財團法人中華大學、中原大學、元智大學、亞洲大學、明志科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、東海大學、長庚大學、修平學校財團法人修平科技大學、高雄醫學大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、逢甲大學、銘傳大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學